

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 5月21日

出 願 番 号

特願2003-144083

Application Number: [ST. 10/C]:

[JP2003-144083]

出 願 人
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年11月19日

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

15P176

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G02B 3/00

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

清水 信雄

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

山下 秀人

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】

100091292

【弁理士】

【氏名又は名称】 増田 達哉

【連絡先】

3595 - 3251

【選任した代理人】

【識別番号】

100091627

【弁理士】

【氏名又は名称】 朝比 一夫

【連絡先】

3595 - 3251

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2003-19589

【出願日】

平成15年 1月28日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007593

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0015134

【プルーフの要否】 要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 凹部付き基板の製造方法、凹部付き基板、マイクロレンズ用凹部付き基板、マイクロレンズ基板、透過型スクリーンおよびリア型プロジェクタ 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上にマスクを形成するマスク形成工程と、

前記マスクに物理的方法によって初期孔を形成する初期孔形成工程と、

前記初期孔が形成された前記マスクを用いてエッチングを施し、前記基板上に 凹部を形成するエッチング工程とを有することを特徴とする凹部付き基板の製造 方法。

【請求項2】 ブラスト処理により、前記マスクに前記初期孔を形成する請求項1に記載の凹部付き基板の製造方法。

【請求項3】 前記ブラスト処理は、投射材としてガラスビーズを用いて行うものである請求項2に記載の凹部付き基板の製造方法。

【請求項4】 前記ブラスト処理は、直径が20~200μmの投射材を用いて行うものである請求項2または3に記載の凹部付き基板の製造方法。

【請求項 5 】 前記ブラスト処理は、 $1\sim10~k~g/c~m^2$ の噴射圧で投射材を噴射することにより行うものである請求項 $2~c~m^2$ の噴射圧で投射部付き基板の製造方法。

【請求項6】 前記ブラスト処理は、 $10\sim100\,\mathrm{k}\,\mathrm{g/m^2}$ の噴射密度で 投射材を噴射することにより行うものである請求項 $2\,\mathrm{c}$ ないし $5\,\mathrm{c}$ のいずれかに記載 の凹部付き基板の製造方法。

【請求項7】 基板上にマスクを形成するマスク形成工程と、

レーザ光を照射することにより、前記マスクに初期孔を形成する初期孔形成工程と、

前記初期孔が形成された前記マスクを用いてエッチングを施し、前記基板上に 凹部を形成するエッチング工程とを有することを特徴とする凹部付き基板の製造 方法。

【請求項8】 前記マスクは、主としてCrまたは酸化Crで構成されたものである請求項1ないし7のいずれかに記載の凹部付き基板の製造方法。

【請求項9】 前記マスクの平均厚さが $0.05\sim2.0\mu$ mである請求項 1 ないし8 のいずれかに記載の凹部付き基板の製造方法。

【請求項10】 前記エッチング工程はウェットエッチングにより行うものである請求項1ないし9のいずれかに記載の凹部付き基板の製造方法。

【請求項11】 前記ウェットエッチングは、エッチング液として一水素二フッ化アンモニウム溶液またはフッ化アンモニウム溶液を用いて行うものである請求項10に記載の凹部付き基板の製造方法。

【請求項12】 さらに、前記マスクを除去するマスク除去工程を有する請求項1ないし11のいずれかに記載の凹部付き基板の製造方法。

【請求項13】 前記基板は、無アルカリガラスで構成されたものである請求項1ないし12のいずれかに記載の凹部付き基板の製造方法。

【請求項14】 前記凹部は、マイクロレンズ用凹部である請求項1ないし 13のいずれかに記載の凹部付き基板の製造方法。

【請求項15】 請求項1ないし14のいずれかに記載の凹部付き基板の製造方法により製造されたことを特徴とする凹部付き基板。

【請求項16】 請求項14に記載の凹部付き基板の製造方法により製造されたことを特徴とするマイクロレンズ用凹部付き基板。

【請求項17】 請求項16に記載のマイクロレンズ用凹部付き基板を用いて製造され、複数のマイクロレンズを有することを特徴とするマイクロレンズ基板。

【請求項18】 請求項17に記載のマイクロレンズ基板を備えたことを特徴とする透過型スクリーン。

【請求項19】 光の出射面側表面にフレネルレンズが形成されたフレネルレンズ部と、

前記フレネルレンズ部の出射面側に配置された請求項17に記載のマイクロレンズ基板とを備えたことを特徴とする透過型スクリーン。

【請求項20】 光の出射面側表面にフレネルレンズが形成されたフレネルレンズ部と、

前記フレネルレンズ部の出射面側に配置された請求項17に記載のマイクロレ



ンズ基板と、

前記フレネルレンズ部と前記マイクロレンズ基板との間に配置された光拡散部 とを備えたことを特徴とする透過型スクリーン。

【請求項21】 前記光拡散部は、略表面で光拡散する光拡散部である請求項20に記載の透過型スクリーン。

【請求項22】 前記光拡散部のヘイズ値は $5\sim95\%$ である請求項20または21に記載の透過型スクリーン。

【請求項23】 前記光拡散部の光沢度は5~40%である請求項20ない し22のいずれかに記載の透過型スクリーン。

【請求項24】 前記光拡散部の表面は略錐状の凹凸形状を有している請求項20ないし23のいずれかに記載の透過型スクリーン。

【請求項25】 前記光拡散部は一方の表面が粗面化された樹脂シートである請求項20ないし24のいずれかに記載の透過型スクリーン。

【請求項26】 前記マイクロレンズの直径は $10\sim500\mu$ mである請求項19ないし25のいずれかに記載の透過型スクリーン。

【請求項27】 請求項18ないし26のいずれかに記載の透過型スクリーンを備えたことを特徴とするリア型プロジェクタ。

【請求項28】 投写光学ユニットと、導光ミラーと、請求項18ないし26のいずれかに記載の透過型スクリーンとを備えたことを特徴とするリア型プロジェクタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、凹部付き基板の製造方法、凹部付き基板、マイクロレンズ用凹部付き基板、マイクロレンズ基板、透過型スクリーンおよびリア型プロジェクタに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、リア型プロジェクタは、ホームシアター用モニター、大画面テレビ等に



好適なディスプレイとして、需要が高まりつつある。

リア型プロジェクタに用いられる透過型スクリーンには、レンチキュラレンズが一般的に用いられている。この型は、左右の視野角が大きいが上下の視野角が小さい(視野角に偏りがある)という問題があった。

[0003]

このような問題を解決するものとして、レンチキュラレンズに代えてマイクロレンズアレイ(マイクロレンズ基板)を用いた透過型スクリーンがある(例えば、特許文献 1 参照)。このような透過型スクリーンでは、視野角を左右上下とも広げることができるという利点を有している。

このようなマイクロレンズアレイ(マイクロレンズ基板)は、通常、フォトリソグラフィ技術を用いて製造されている(例えば、特許文献2参照)。しかしながら、従来のフォトリソグラフィ技術では、リア型プロジェクタに用いられるような比較的大きい面積のマイクロレンズアレイを製造するのは極めて困難である。このため、リア型プロジェクタには、比較的小さい面積のマイクロレンズアレイを、複数個組み合わせて用いることもあるが、この場合、投影された画像に各マイクロレンズアレイの継ぎ目が出現してしまうという問題があった。

[0004]

【特許文献1】

特開2000-131506号公報(特許請求の範囲)

【特許文献2】

特開2001-341210号公報(第8頁右欄第20~26行目)

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、凹部付き基板を生産性良く製造することが可能な製造方法を 提供すること、前記方法により製造された凹部付き基板、マイクロレンズ用凹部 付き基板を提供すること、前記マイクロレンズ用凹部付き基板を用いて製造され るマイクロレンズ基板を提供すること、また、前記マイクロレンズ基板を備えた 透過型スクリーンおよびリアプロジェクタを提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】

このような目的は、下記の本発明により達成される。

本発明の凹部付き基板の製造方法は、基板上にマスクを形成するマスク形成工程と、

前記マスクに物理的方法によって初期孔を形成する初期孔形成工程と、

前記初期孔が形成された前記マスクを用いてエッチングを施し、前記基板上に 凹部を形成するエッチング工程とを有することを特徴とする。

これにより、凹部付き基板を生産性良く製造することができる。特に、大きな 基板にも簡単に凹部を形成することができる。

[0007]

本発明の凹部付き基板の製造方法は、ブラスト処理により、前記マスクに前記初期孔を形成することが好ましい。

これにより、マスクに初期孔を好適に形成することができる。

本発明の凹部付き基板の製造方法では、前記ブラスト処理は、投射材としてガ ラスビーズを用いて行うものであることが好ましい。

これにより、マスクに初期孔を好適に形成することができる。

[0008]

本発明の凹部付き基板の製造方法では、前記ブラスト処理は、直径が20~2 00μmの投射材を用いて行うものであることが好ましい。

これにより、所望の初期孔を形成することができる。

本発明の凹部付き基板の製造方法では、前記ブラスト処理は、 $1\sim 10~k~g/c~m^2$ の噴射圧で投射材を噴射することにより行うものであることが好ましい。

これにより、所望の初期孔を効率良く形成することができる。

本発明の凹部付き基板の製造方法では、前記ブラスト処理は、 $10\sim100\,\mathrm{k}$ g/m²の噴射密度で投射材を噴射することにより行うものであることが好ましい。

これにより、所望の初期孔を効率良く形成することができる。

[0009]

本発明の凹部付き基板の製造方法は、基板上にマスクを形成するマスク形成工



程と、

レーザ光を照射することにより、前記マスクに初期孔を形成する初期孔形成工程と、

前記初期孔が形成された前記マスクを用いてエッチングを施し、前記基板上に 凹部を形成するエッチング工程とを有することを特徴とする。

これにより、凹部付き基板を生産性良く製造することができる。特に、大きな 基板にも簡単に凹部を形成することができる。

[0010]

本発明の凹部付き基板の製造方法では、前記マスクは、主としてCrまたは酸化Crで構成されたものであることが好ましい。

これにより、初期孔形成工程においては初期孔を容易に形成できるとともに、エッチング工程においては基板をより確実に保護することができる。

本発明の凹部付き基板の製造方法は、前記マスクの平均厚さが $0.05\sim2.0$ μ mであることが好ましい。

これにより、初期孔形成工程においては初期孔を容易に形成できるとともに、 エッチング工程においては基板を十分に保護することができる。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

本発明の凹部付き基板の製造方法は、前記エッチング工程はウェットエッチングにより行うものであることが好ましい。

これにより、マイクロレンズの形成に好適な曲面部を有する凹部を、容易かつ 確実に形成することができる。

本発明の凹部付き基板の製造方法では、前記ウェットエッチングは、エッチング液として一水素二フッ化アンモニウム溶液またはフッ化アンモニウム (フッ化アンモン) 溶液を用いて行うものであることが好ましい。

4 w t %以下の一水素二フッ化アンモニウム溶液や、フッ化アンモニウムは毒 劇物ではないため、工程を安全に行うことができる。

[0012]

本発明の凹部付き基板の製造方法は、さらに、前記マスクを除去するマスク除去工程を有することが好ましい。

マスクを除去することで、凹部が形成された基板が得られる。

本発明の凹部付き基板の製造方法では、前記基板は、無アルカリガラスで構成 されたものであることが好ましい。

これにより、加工が容易であるとともに好適な光学特性を有する凹部付き基板が得られる。

本発明の凹部付き基板の製造方法では、前記凹部は、マイクロレンズ用凹部であることが好ましい。

これにより、マイクロレンズ基板の製造に好適に用いることができる。

[0013]

本発明の凹部付き基板は、本発明の凹部付き基板の製造方法により製造されたことを特徴とする。

これにより、凹部付き基板を生産性良く得ることができる。特に、比較的大面積の凹部付き基板を容易かつ安価に得ることができる。

本発明のマイクロレンズ用凹部付き基板は、本発明の凹部付き基板の製造方法により製造されたことを特徴とする。

これにより、マイクロレンズ用凹部付き基板を生産性良く得ることができる。 特に、比較的大面積のマイクロレンズ用凹部付き基板を容易かつ安価に得ること ができる。

[0014]

本発明のマイクロレンズ基板は、本発明のマイクロレンズ用凹部付き基板を用いて製造され、複数のマイクロレンズを有することを特徴とする。

これにより、マイクロレンズ基板を生産性良く得ることができる。特に、比較的大面積のマイクロレンズ基板を容易かつ安価に得ることができる。

本発明の透過型スクリーンは、本発明のマイクロレンズ基板を備えたことを特 徴とする。

これにより、透過型スクリーンを生産性良く得ることができる。特に、比較的 大面積の透過型スクリーンを容易かつ安価に得ることができる。

[0015]

本発明の透過型スクリーンは、光の出射面側表面にフレネルレンズが形成され



たフレネルレンズ部と、

前記フレネルレンズ部の出射面側に配置された本発明のマイクロレンズ基板と を備えたことを特徴とする。

これにより、透過型スクリーンを生産性良く得ることができる。特に、比較的 大面積の透過型スクリーンを容易かつ安価に得ることができる。

[0016]

本発明の透過型スクリーンは、光の出射面側表面にフレネルレンズが形成され たフレネルレンズ部と、

前記フレネルレンズ部の出射面側に配置された本発明のマイクロレンズ基板と

前記フレネルレンズ部と前記マイクロレンズ基板との間に配置された光拡散部 とを備えたことを特徴とする。

これにより、透過型スクリーンを生産性良く得ることができるとともに、いわゆるモアレ等の干渉パターンの発生をより効果的に防止することができる。

[0017]

本発明の透過型スクリーンでは、前記光拡散部は、略表面で光拡散する光拡散 部であることが好ましい。

これにより、光拡散部を構成する基材の厚みを薄くしても光拡散機能の低下を防止することができるため、光拡散部を構成する基材の厚みを薄くすることができる。このため、フレネルレンズ部とマイクロレンズ基板との距離を短くすることができ、内部拡散によるゴーストの発生、コントラスト低下、透過率の低下を抑制することができる。また、光拡散部を構成する基材の厚みを薄くすることでフレネルレンズ部とマイクロレンズ基板との距離を広げすぎないようにして解像度の劣化を十分に防止することができる。

[0018]

本発明の透過型スクリーンでは、前記光拡散部のヘイズ値は5~95%である ことが好ましい。

これにより、各マイクロレンズに入射される光(強度、角度、位相等)の規則 性を十分に低下させて、回折光やモアレの発生を十分に抑制しつつ、スクリーン



に投影される画像において、にごりやボケの発生を十分に防止・抑制することができる。

[0019]

本発明の透過型スクリーンでは、前記光拡散部の光沢度は5~40%であることが好ましい。

これにより、それぞれのレンズが一定の間隔で規則的に配置されたフレネルレンズ部とマイクロレンズ基板とを重ね合わせることで生じる規則的な干渉パターンの発生を十分に抑制して、回折光やモアレの発生を十分に防止・抑制しつつ、スクリーンに投影される画像におけるざらつき感やボケの発生を十分に防止・抑制することができる。

[0020]

本発明の透過型スクリーンでは、前記光拡散部の表面は略錐状の凹凸形状を有していることが好ましい。

これにより、回折光やモアレの発生をより効果的に防止・抑制することができる。

本発明の透過型スクリーンでは、前記光拡散部は一方の表面が粗面化された樹脂シートであることが好ましい。

これにより、回折光やモアレの発生をより効果的に防止・抑制することができる。

本発明の透過型スクリーンでは、前記マイクロレンズの直径は10~500μmであることが好ましい。

これにより、スクリーンに投影される画像において十分な解像度を保持しつつ、

、透過型スクリーンの生産性をさらに高めることができる。

[0021]

本発明のリア型プロジェクタは、本発明の透過型スクリーンを備えたことを特 徴とする。

これにより、リア型プロジェクタを生産性良く得ることができる。特に、比較 的大面積のリア型プロジェクタを容易かつ安価に得ることができる。

本発明のリア型プロジェクタは、投写光学ユニットと、導光ミラーと、本発明



の透過型スクリーンとを備えたことを特徴とする。

これにより、リア型プロジェクタを生産性良く得ることができる。特に、比較 的大面積のリア型プロジェクタを容易かつ安価に得ることができる。

[0022]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を添付図面に示す好適実施形態に基づいて詳細に説明する。

本発明の凹部付き基板、マイクロレンズ用凹部付き基板およびマイクロレンズ 基板は、それぞれ、個別基板とウエハーの双方を含むものとする。

なお、以下の説明では、代表的に、本発明の凹部付き基板をマイクロレンズ用 凹部付き基板に適用した場合を説明する。

[0023]

図1~図6は、本発明の凹部付き基板をマイクロレンズ用凹部付き基板に適用した場合のマイクロレンズ用凹部付き基板の製造方法を示す模式的な縦断面図、図7は、本発明のマイクロレンズ基板の製造方法を示す模式的な縦断面図、図8は、本発明のマイクロレンズ基板を示す模式的な縦断面図、図9は、本発明のマイクロレンズ用凹部付き基板を示す模式的な平面図である。

[0024]

図8に示すように、マイクロレンズ基板1は、マイクロレンズ用凹部付き基板2と、所定の屈折率を有する透明な樹脂層14とを有している。また、マイクロレンズ用凹部付き基板2は、表面に複数(多数)の凹部(マイクロレンズ用凹部)3が形成された基板5からなっている。また、樹脂層14では、マイクロレンズ用凹部付き基板2の凹部3に充填された樹脂により、マイクロレンズ8が形成されている。

以下、本発明のマイクロレンズ基板の製造方法を説明するに先立って、まず、本発明のマイクロレンズ用凹部付き基板(凹部付き基板)の製造方法の実施形態について、図1~図6を参照しながら説明する。

[0025]

本発明では、まず、基板の表面に形成されたマスクに、物理的方法またはレーザ光の照射によって初期孔を形成し、その後、エッチングを行うことで、所望(



所望の形状や寸法)のレンズ用凹部(マイクロレンズ用凹部)を形成する。なお、実際には基板上に多数のマイクロレンズ用凹部を形成するが、ここでは、説明をわかりやすくするために、その一部分を図示して説明する。

[0026]

まず、マイクロレンズ用凹部付き基板2を製造するに際し、基板5を用意する。

この基板 5 は、厚さが均一で、たわみや傷のないものが好適に用いられる。また、基板 5 は、洗浄等により、その表面が清浄化されているものが好ましい。

基板5の材料としては無アルカリガラス、ソーダガラス、結晶性ガラス、石英ガラス、鉛ガラス、カリウムガラス、ホウ珪酸ガラス等が挙げられるが、中でも、無アルカリガラス、結晶性ガラス(例えば、ネオセラム等)が好ましい。無アルカリガラス、結晶性ガラスは、加工が容易であるとともに、得られる凹部付き基板を好適な光学的特性を有するものとすることができる。また、無アルカリガラス、結晶性ガラスは、比較的安価であり、製造コストの面からも有利である。

基板 5 の厚さは、基板 5 を構成する材料、屈折率等の種々の条件により異なるが、通常、0.3~20 mm程度であるのが好ましく、0.7~8 mm程度であるのがより好ましい。厚さをこの範囲内とすると、必要な光学特性を備えたコンパクトなマイクロレンズ用凹部付き基板 2 を得ることができる。

[0027]

<1>図1(a)に示すように、用意した基板5の表面に、マスク6を形成する(マスク形成工程)。また、これとともに、基板5の裏面(マスク6を形成する面と反対側の面)に裏面保護膜69を形成する。もちろん、マスク6および裏面保護膜69は同時に形成することもできる。

マスク6は、後述する工程<2>において物理的方法またはレーザ光の照射により初期孔61を形成することができるとともに、後述する工程<3>におけるエッチングに対する耐性を有するものが好ましい。換言すれば、マスク6は、エッチングレートが、基板5と略等しいか、または、基板5に比べて小さくなるように構成されるのが好ましい。

[0028]



かかる観点からは、このマスク6を構成する材料としては、例えばCr、Au、Ni、Ti、Pt等の金属やこれらから選択される2種以上を含む合金、前記金属の酸化物(金属酸化物)、シリコン、樹脂等が挙げられる。また、マスク6を、Cr/Auのように異なる材料からなる複数の層の積層構造としてもよい。

マスク6の形成方法は特に限定されないが、マスク6を、Cr、Au等の金属 材料や金属酸化物(例えば、酸化Cr)から構成する場合、マスク6は、例えば 、蒸着法やスパッタリング法等により、好適に形成することができる。また、マ スク6をシリコンから構成する場合、マスク6は、例えば、スパッタリング法や CVD法等により、好適に形成することができる。

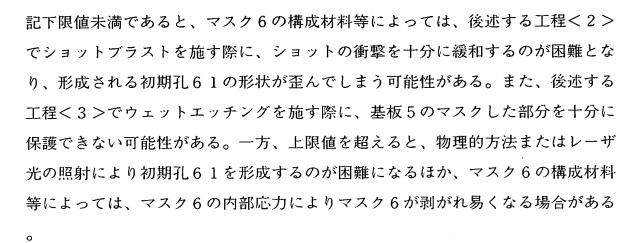
[0029]

マスク6が主として酸化CrまたはCrで構成されるものである場合、後述するエッチング工程において初期孔61を容易に形成することができるとともに、後述するエッチング工程においては基板5をより確実に保護することができる。また、マスク6が主としてCrまたは酸化Crで構成されたものであると、例えば、後述する初期孔形成工程において、エッチング液として一水素二フッ化アンモニウム(NH4HF2)溶液や、フッ化アンモニウム(フッ化アンモン、NH4F)溶液を用いることができる。4wt%以下の一水素二フッ化アンモニウム溶液や、フッ化アンモニウムは毒劇物ではないため、作業中の人体や環境への影響をより確実に防止することができる。また、エッチング液中には、過酸化水素水等が含まれていてもよい。なお、マスク6が酸化Crで構成されるものである場合、例えば、まず、主としてCrで構成されるCr膜で形成し、その後、少なくともその表面付近を酸化することにより、マスク6としてもよい。

[0030]

マスク6が主としてAuで構成されるものである場合、マスク6の膜厚を比較的大きいものとすることにより、例えば、後述する工程<2>でブラスト処理を行う際に、投射材(ショット球)611の衝突の際の衝撃を緩和し、形成される初期孔61の形状を、よりバランスに優れたものとすることができる。

マスク6の厚さは、マスク6を構成する材料によっても異なるが、0.05~ 2.0μ m程度が好ましく、0.1~ 0.5μ m程度がより好ましい。厚さが前



[0031]

なお、裏面保護膜69は、次工程以降で基板5の裏面を保護するためのものである。この裏面保護膜69により、基板5の裏面の侵食、劣化等が好適に防止される。この裏面保護膜69は、例えば、マスク6と同様の材料で構成されている。このため、裏面保護膜69は、マスク6の形成と同時に、マスク6と同様に設けることができる。

[0032]

<2>次に、図1(b)および図2(c)に示すように、マスク6に、物理的方法またはレーザ光の照射により、後述するエッチングの際のマスク開口となる初期孔61を複数形成する(初期孔形成工程)。

初期孔61を形成する物理的方法としては、例えば、ショットブラスト、サンドブラスト等のブラスト処理、プレス、ドットプリンタ、タッピング、ラビング等の方法が挙げられる。ブラスト処理により初期孔61を形成する場合、比較的大きい面積(マイクロレンズ8を形成すべき領域の面積)の基板5でも、より短時間で効率良く、初期孔61を形成することができる。

[0033]

また、レーザ光の照射により初期孔61を形成する場合、使用するレーザ光の種類は、特に限定されないが、Arレーザ、炭酸ガスレーザ、フェムト秒レーザ、YAGレーザ、エキシマレーザ等が挙げられる。レーザ光の照射により初期孔61を形成する場合、形成される初期孔61の大きさや、隣接する初期孔61同十の間隔等を容易かつ精確に制御することができる。また、初期孔61をレーザ

光の照射により形成する場合、該レーザ光は、基板5の表側(マスク6が成形されている面側)から照射するものであっても良いし、基板5の裏側(マスク6が成形されている面とは反対側の面側)から、照射するものであっても良い。基板5の裏側からレーザ光を照射することにより、例えば、マスク6の初期孔61が形成されるべき部位に汚れ等が付着している場合であっても、より容易かつ確実に、所望の部位に初期孔61を形成することができる。

ここでは、物理的方法としてショットブラストを用いて、マスク6に初期孔6 1を形成する場合を例に挙げて説明する。

[0034]

ショットブラストでは、図1 (b) に示すように、基板5のマスク6が形成された面に対向する側に、当該面に対して垂直に配したノズル610から、マスク6の表面に向けて投射材611を噴射させることにより、マスク6に初期孔61を形成する。図中矢印A1、A2に示すようにノズル610を移動させて、マスク6の全面に亘ってショットブラストを行い、初期孔61をマスク6の全面に亘って形成する。

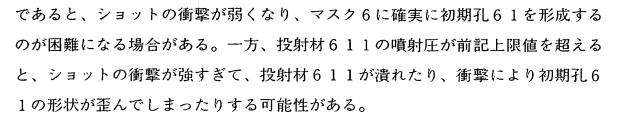
投射材 6 1 1 としては、スチールグリット、褐色アルミナ、ホワイトアルミナ、ガラスビーズ、ステンレスビーズ、ガーネット、硅砂、プラスチック、カットワイヤー、スラグ等が挙げられる。この中でも特に、ガラスビーズが好ましい。これによりマスク 6 に初期孔 6 1 を好適に形成することができる。

[0035]

このような投射材 6 1 1 の平均径(直径)は、2 0 \sim 2 0 0 μ mであるのが好ましく、5 0 \sim 1 2 0 μ mであるのがより好ましい。投射材 6 1 1 の平均径が前記下限値未満であると、初期孔を効率良く形成するのが困難となったり、また、投射材同士がくっついてかたまりになり易くなる。一方、投射材 6 1 1 の平均径が前記上限値を超えると、形成される初期孔 6 1 が大きくなったり、初期孔同士がつながって大きくなったり、異形状の初期孔が形成されやすくなる。

[0036]

投射材 $6\ 1\ 1$ の噴射圧は、 $1\sim 1\ 0\ k\ g\ /\ c\ m^2$ であるのが好ましく、 $3\sim 5$ k $g\ /\ c\ m^2$ であるのがより好ましい。投射材 $6\ 1\ 1$ の噴射圧が前記下限値未満



[0037]

また、投射材 $6\,1\,1\,0$ 噴射密度は、 $1\,0\,\sim\,1\,0\,0\,k\,g\,/m^2$ であるのが好ましく、 $3\,0\,\sim\,5\,0\,k\,g\,/m^2$ であるのがより好ましい。投射材 $6\,1\,1\,0$ 噴射密度が前記下限値未満であると、ショット数が少なくなり、マスク $6\,0$ 全面に亘って偏りなく初期孔 $6\,1\,0$ を形成するのに時間がかかる。一方、投射材 $6\,1\,1\,0$ 噴射密度が前記上限値を超えると、初期孔 $6\,1$ が重なって形成され、初期孔同士がつながって大きな孔となってしまったり、異形状の初期孔が形成されやすくなる。

[0038]

このようにショットブラストを行い、図2 (c)に示すようにマスク6に初期 孔61を形成する。

形成された初期孔61は、マスク6の全面に亘って偏りなく形成されているのが好ましい。また、形成された初期孔61は、後述する工程<3>でウェットエッチングを施した際に、基板5の表面の平らな面がなくなり、ほぼ隙間なく凹部3が形成される程度に、小さい孔がある程度の間隔で配されているのが好ましい。例えば、そのために、ショットブラストの時間を長時間としてもよいし、ショットブラストの工程を複数回繰り返してもよい。

[0039]

具体的には、例えば、形成された初期孔61の平面視での形状は、略円形であり、その平均径(直径)は、 $1\sim20\mu$ mであるのが好ましい。また、初期孔61は、マスク6上に1千 ~100 万個/cm2の割合で形成されているのが好ましく、1万 ~50 万個/cm2の割合で形成されているのがより好ましい。なお、初期孔61の形状は、略円形に限定されないことは言うまでもない。

[0040]

また、マスク6に初期孔61を形成するとき、図2(c)に示すように、マスク6だけでなく基板5の表面の一部も同時に除去し、初期凹部51を形成しても



よい。これにより、後述する工程<3>でエッチングを施す際に、エッチング液との接触面積が大きくなり、侵食を好適に開始することができる。また、この初期凹部 51 の深さの調整により、凹部 3 の深さ(レンズの最大厚さ)を調整することもできる。初期凹部 51 の深さは、特に限定されないが、5.0 μ m以下とするのが好ましく、 $0.05\sim0.5$ μ m程度とするのがより好ましい。

[0041]

以上では、ショットブラストによりマスク6に初期孔61を形成する場合を例に挙げて説明してきたが、マスク6に初期孔61を形成する方法としては、ショットブラストに限定されず、様々な物理的方法またはレーザ光の照射によってマスク6に初期孔61を形成することができる。

形成される初期孔 6 1 の配置は、特に限定されず、規則的なパターンでもよいし、ランダムなパターンであってもよいが、得られる凹部付き基板(マイクロレンズ用凹部付き基板)を、後述するようなスクリーン、リア型プロジェクタの製造に用いる場合には、ランダムなパターンであるのが好ましい。これにより、例えば、いわゆるモアレ等の干渉パターンの発生をより効果的に防止することができる。

[0042]

以上の説明では、ショットブラストにより初期孔61を形成する方法について 説明したが、前述したように、初期孔61は、ショットブラスト以外の方法(例 えば、ショットブラスト以外のブラスト処理や、レーザ加工、プレス、ドットプ リンタ、タッピング、ラビング等の方法)で形成されたものであってもよい。

プレスにより初期孔61を形成する場合には、例えば、所定のパターンで突起 部が形成されたローラーをマスク6に押し当ててマスク6上を転がすことにより 、初期孔61を形成することができる。

[0043]

また、形成されたマスク6に対して物理的方法またはレーザ光の照射で初期孔 61を形成するだけでなく、例えば、基板5にマスク6を形成する際に、予め基 板5上に所定パターンで異物を配しておき、その上にマスク6を形成することで マスク6に積極的に欠陥を形成し、当該欠陥を初期孔61としてもよい。



このように、本発明では、物理的な方法またはレーザ光の照射でマスクに初期 孔を形成することで、従来のようなフォトリソグラフィ法によってマスクに開口 部を形成する場合に比べて、簡単かつ安価にマスクに所定パターンの開口部(初 期孔)を形成することができる。また、物理的な方法またはレーザ光の照射によ れば、大きな基板に対する処理も容易に行うことができる。

[0044]

<3>次に、図2(d)および図3(e)に示すように、マスク6を用いて基板5にエッチングを施し、基板5上に多数の凹部3を形成する(エッチング工程)。

エッチングの方法は、特に限定されず、例えば、ウェットエッチング、ドライエッチング等が挙げられる。以下の説明では、ウェットエッチングを用いる場合を例に挙げて説明する。

[0045]

初期孔61が形成されたマスク6で被覆された基板5に対して、エッチング(ウェットエッチング)を施すことにより、図2(d)に示すように、基板5は、マスク6が存在しない部分、すなわち初期孔61より食刻され、基板5上に多数の凹部3が形成される。

また、本実施形態では、工程<2>でマスク6に初期孔61を形成した際に、 基板5の表面に初期凹部51を形成している。これにより、エッチングの際、エ ッチング液との接触面積が大きくなり、侵食を好適に開始することができる。

また、ウェットエッチング法を用いると、凹部3を好適に形成できる。そして、エッチング液として、例えば、フッ酸を含むエッチング液(フッ酸系エッチング液)を用いると、基板5をより選択的に食刻することができ、凹部3を好適に形成することができる。

[0046]

マスク6が主としてCrまたは酸化Crで構成されたものである場合、フッ酸系エッチング液としては、一水素二フッ化アンモニウム溶液、フッ化アンモニウム(フッ化アンモン)溶液が特に好適である。4wt%以下の一水素二フッ化アンモニウム溶液や、フッ化アンモニウム溶液は毒劇物ではないため、作業中の人



体や環境への影響を防止することができる。

また、ウェットエッチングによれば、ドライエッチングに比べて簡単な装置で 処理を行うことができ、さらに、一度に多くの基板に対して処理を行うことがで きる。これにより生産性が向上し、安価にマイクロレンズ用凹部付き基板2を提 供することができる。

[0047]

<4>次に、図4 (f)に示すように、マスク6を除去する(マスク除去工程)。また、この際、マスク6の除去とともに、裏面保護膜69も除去する。

マスク6が主としてCrまたは酸化Crで構成されたものである場合、マスク 6の除去は、例えば、硝酸第二セリウムとアンモニウムと過塩素酸とを含む混合 物を用いたエッチングにより行うことができる。

以上により、図4 (f) および図9に示すように、基板5上に多数の凹部3が 形成されたマイクロレンズ用凹部付き基板2が得られる。なお、ここでは、図9 に示すように、基板5に形成された凹部3は、ランダムに配されているが、これ に限定されるものではなく、規則的なパターンで凹部3を形成してもよい。

[0048]

以上説明したように、まず物理的方法またはレーザ光の照射によってマスク6 に初期孔61を形成し、その後、そのマスク6を用いてエッチングを行うことに より、基板5上に所望の凹部3を形成することができ、凹部3を備えたマイクロ レンズ用凹部付き基板2を製造することができる。

物理的な方法またはレーザ光の照射によりマスク6に初期孔を形成することで、従来のようなフォトリングラフィ法によってマスク6に開口部を形成する場合に比べて簡単かつ安価にマスク6に所定パターンで開口部(初期孔61)を形成することができる。これにより生産性が向上し、安価にマイクロレンズ用凹部付き基板2を提供することができる。

[0049]

また、上述したような方法によれば、大型の基板に対する処理も容易に行うことができる。大型の基板を製造する場合に、従来のように複数の基板を貼り合わせる必要がなくなり、貼りあわせの継ぎ目をなくすことができる。これにより高



品質の大型マイクロレンズ用凹部付き基板を簡便な方法で安価に製造することができる。

さらに、工程<4>でマスク6を除去した後、基板5上に新しいマスク62を 形成し、マスク形成-初期孔形成-ウェットエッチング-マスク除去の一連の工程を繰り返して行ってもよい。以下、具体的な一例について説明する。

[0050]

<B1>まず、図5(g)に示すように、凹部3が形成された基板5上に新しいマスク62を形成する。マスク62は、前述したマスク6と同様にして形成することができる(マスク形成工程)。

<B2>次に、図5(h)に示すように、上述したような物理的方法またはレーザ光の照射によりマスク62に初期孔63を形成する(初期孔形成工程)。このとき、基板5の表面に初期凹部52を形成してもよい。

[0051]

<B3>その後、図6 (i)に示すようにマスク62を用いて、前記と同様なエッチングを施し、凹部31を形成する(エッチング工程)。

<B4>最後に、図6(j)に示すように、マスク62および裏面保護膜69 を除去する(マスク除去工程)。

<B1>~<B4>の工程は、上述した<1>~<4>の工程と同様の方法で それぞれ行うことができる。

[0052]

このように一連の工程を繰り返して行うことで、基板5の全面に亘って偏りなく凹部を形成することができるとともに、凹部の形状をそろえて均一なものとすることができる。

また、各工程における条件を、1回目と2回目以降とで変えて行ってもよい。 各工程における条件を変えて行うことにより、形成される凹部3の形状(大きさ、深さ、曲率、凹面形状等)を調整して所望の形状とすることができる。

例えば、初期孔形成工程において、投射材 6 1 1 の径や噴射圧、噴射密度、処理時間等の条件を変えることにより、マスク 6 2 に形成される初期孔 6 3 の大きさや密度、および基板 5 に形成される初期凹部 5 2 の大きさや深さ等を調整する



ことができる。

[0053]

また、エッチング工程においてサイドエッチングレートを変えることで、形成される凹部3の形状を調整することができる。例えば、サイドエッチングレートを次第に小さくしていくことにより、形成される複数の凹部3の形状をそろえて均一なものとすることができる。

また、例えば、1回目のエッチングでは、サイドエッチングレートを大きく(小さく)して、基板表面の平らな部分をなくすプレエッチングとし、2回目以降のエッチングで、サイドエッチングレートを小さく(大きく)して、凹部3を形成する本エッチングとしてもよい。

[0054]

さらに、初期孔63の大きさ、初期凹部52の大きさや深さ等を変え、さらに サイドエッチングレートを変えることで、形成される凹部3を所望の非球面形状 とすることもできる。

なお、上述したような一連の工程を繰り返し行う場合、裏面保護膜69は、<4>の工程等で除去されずに、繰り返し使用されるものであってもよい。

[0055]

なお、説明を省略したが、図4 (f) および図9に示すように、基板5上にアライメントマーク4を設けてもよい。このアライメントマーク4は、前記マイクロレンズ基板1や、マイクロレンズ基板1を用いて様々なものを製造する際に、位置決めの指標とされる。

アライメントマーク4の形成位置は特に限定されないが、例えば、図9に示すように、アライメントマーク4を凹部3の形成領域外に形成することができる。

[0056]

アライメントマーク4は、マイクロレンズ用凹部付き基板2上に複数箇所設けるのが好ましい。特に、アライメントマーク4はマイクロレンズ用凹部付き基板2の角部に複数箇所設けるのが好ましい。これにより、位置決めをより容易に行うことができるようになる。

図9は、アライメントマーク4を十字型にした例を示している。アライメント



マーク4の形状は、特に限定されないが、図9に示すように、角を形成する角部41を有しているのが好ましい。このようにアライメントマーク4が角部41を 有していると、位置決めをより正確に行うことができるようになる。

[0057]

さらには、図9に示すように、アライメントマーク4は、その中心部位を示す マーク(図9では円形の開口44)を有しているのが好ましい。これにより、位 置決めの精度をさらに向上させることができる。

また、アライメントマーク4の構成(構造)や形成方法は、特に限定されず、 例えば、図4 (f) や図9に示すように、基板5上に層を形成することにより、 アライメントマークを設けてもよく、また、基板5上に、凹部3とは異なる形状 を有する窪みを、アライメントマークとして設けてもよい。

[0058]

なお、上述した実施形態では、マイクロレンズ用凹部付き基板2の凹部3を形成する領域外にアライメントマーク4を形成したが、凹部3を形成する領域内にアライメントマーク4を形成してもよいことは言うまでもない。

このアライメントマーク4は、マイクロレンズ用凹部付き基板2を用いて種々のものを組み立てるとき、様々な位置決めに用いることができる。

[0059]

以下、マイクロレンズ用凹部付き基板2を用いて、マイクロレンズ基板を製造する方法について、図7を参照しながら説明する。

なお、本発明のマイクロレンズ用凹部付き基板およびマイクロレンズ基板は、 以下に述べる透過型スクリーンやリア型プロジェクタ以外にも、例えば、液晶表 示装置(液晶パネル)、有機または無機EL (Electro luminescence:エレクト ロルミネッセンス)表示装置、CCD、光通信素子等の各種電気光学装置、その 他の装置等に用いることができるのは言うまでもない。

[0060]

< 5 > まず、図7(k)に示すように、カバーガラス13を、接着剤を介して、マイクロレンズ用凹部付き基板2の凹部3が形成された面に接合する。

この接着剤が硬化する(固化する)ことにより、樹脂層(接着剤層)14が形

成される。また、これにより、樹脂層 1 4 に、凹部 3 に充填された樹脂で構成され、凸レンズとして機能するマイクロレンズ 8 が形成される。

なお、この接着剤には、基板5の屈折率よりも高い屈折率(例えばn=1.6 0程度)の光学接着剤等が好適に用いられる。

$[0\ 0\ 6\ 1]$

<6>次に、図7(1)に示すように、カバーガラス13の厚さを薄くする。 これは、カバーガラス13に、例えば、研削、研磨、エッチング等の処理を施 すことにより行うことができる。

カバーガラス 13 の厚さは、特に限定されないが、必要な光学特性を備えたマイクロレンズ基板 1 を得る観点から、 $10\sim1000$ μ m程度が好ましく、 $20\sim150$ μ m程度がより好ましい。

[0062]

なお、積層したカバーガラス13が、以降の工程を行うのに最適な厚さの場合 には、本工程は行わなくてもよい。

これにより、図8に示すような、多数のマイクロレンズ8を有するマイクロレンズ基板1が得られる。

なお、前記マイクロレンズ基板の製造方法の説明においては、マイクロレンズ 用凹部付き基板2の凹部3に樹脂を充填してカバーガラス13で挟み込み、該樹脂でマイクロレンズ8を構成した場合を例に挙げて説明したが、マイクロレンズ 用凹部付き基板2を型として用いた2P法(フォトポリマゼーション)によって マイクロレンズ基板を製造することもできる。

[0063]

以下、2 P法によるマイクロレンズ基板の製造方法を、図10~図12を参照 しながら説明する。

まず、図10(a)に示すように、本発明によって製造された、マイクロレンズ用の凹部3が形成されたマイクロレンズ用凹部付き基板2を用意する。本方法では、この凹部3が形成されたマイクロレンズ用凹部付き基板2を型として用いる。これら凹部3に樹脂が充填されることにより、マイクロレンズ8が形成される。なお、凹部3の内面には、例えば離型剤等が塗布されていてもよい。そして

、このマイクロレンズ用凹部付き基板 2 を、例えば凹部 3 が鉛直上方に開放するように設置する。

[0064]

< C1>次に、凹部3が形成されたマイクロレンズ用凹部付き基板2上に、樹脂層141 (マイクロレンズ8) を構成することとなる未硬化の樹脂を供給する。

< C 2 > 次に、かかる樹脂に透明基板 5 3 を接合し、押圧・密着させる。

< C3>次に、前記樹脂を硬化させる。この硬化方法は、樹脂の種類によって 適宜選択され、例えば、紫外線照射、加熱、電子線照射等が挙げられる。

これにより、図10(b)に示すように、樹脂層141が形成され、また、凹部3内に充填された樹脂により、マイクロレンズ8が形成される。

$[0\ 0\ 6\ 5]$

< C 4 > 次に、図10(c)に示すように、型であるマイクロレンズ用凹部付き基板2をマイクロレンズ8から取り外す。このようにして、マイクロレンズ用凹部付き基板2から取り外された、マイクロレンズ8が形成された樹脂層141を、そのままスクリーンとして用いても良いが、例えば、以下に説明するような < C 5 > ~ < C 7 > のような処理を、さらに施しても良い。

[0066]

<C5>次に、図11(d)に示すように、例えばマイクロレンズ8が鉛直上方に向くように透明基板53を設置した後、樹脂層142を構成することとなる未硬化の樹脂を、マイクロレンズ8上に供給する。この供給方法としては、例えば、スピンコート等の塗布法、平板の型等を使った2P法等が挙げられる。

[0067]

< C 7 > その後、必要に応じ、基板 5 4 の厚さを研削、研磨等により調整してもよい。

これにより、図12に示すようなマイクロレンズ基板1が得られる。

また、上述した説明では、1枚のマイクロレンズ用凹部付き基板を用いて構成された平凸レンズ(平凸型マイクロレンズ)を備えたマイクロレンズ基板を用いているが、本発明のマイクロレンズ基板は、これに限定されるものではない。

[0068]

例えば、2枚のマイクロレンズ用凹部付き基板を用いて両凸レンズを備えたマイクロレンズ基板を構成することもできる。この場合、2枚のマイクロレンズ用凹部付き基板は、いずれも、規則的なパターンのマイクロレンズ用凹部を有するものであるのが好ましい。これにより、2枚のマイクロレンズ用凹部付き基板の位置合わせを容易に行うことができる。

[0069]

以下に、規則的なパターンでマイクロレンズ用凹部が形成された2枚のマイクロレンズ用凹部付き基板を用いて構成された両凸レンズ(両凸型マイクロレンズ)を備えたマイクロレンズ基板について説明する。

図 1 3 は、このマイクロレンズ基板の実施形態を示す模式的な縦断面図である。 。

[0070]

同図に示すように、このマイクロレンズ基板1は、本発明によって製造された、第1のマイクロレンズ用凹部付き基板(第1の基板)21と、第2のマイクロレンズ用凹部付き基板(第2の基板)22と、樹脂層14と、マイクロレンズ8と、スペーサー9とを有している。

第1のマイクロレンズ用凹部付き基板21は、第1のガラス基板(第1の透明 基板)55上に凹曲面(レンズ曲面)を有する複数(多数)の第1の凹部(マイ クロレンズ用凹部)36と第1のアライメントマーク42とが形成された構成と なっている。

[0071]

第2のマイクロレンズ用凹部付き基板22は、第2のガラス基板(第2の透明 基板)56上に凹曲面(レンズ曲面)を有する複数(多数)の第2の凹部(マイクロレンズ用凹部)37と第2のアライメントマーク43とが形成された構成と

ページ: 25/

なっている。

そして、このマイクロレンズ基板1は、第1のマイクロレンズ用凹部付き基板21と第2のマイクロレンズ用凹部付き基板22とが、第1の凹部36と第2の凹部37とが対向するように、樹脂層(接着剤層)14を介して接合された構成となっている。また、このマイクロレンズ基板1では、第1のマイクロレンズ用凹部付き基板21と第2のマイクロレンズ用凹部付き基板22との間に、第1の凹部36と第2の凹部37との間に充填された樹脂で、両凸レンズよりなるマイクロレンズ8が構成されている。

[0072]

このマイクロレンズ基板1は、2つの領域、有効レンズ領域99と非有効レンズ領域100とを有している。有効レンズ領域99とは、第1の凹部36および第2の凹部37内に充填される樹脂により形成されるマイクロレンズ8が、使用時にマイクロレンズとして有効に用いられる領域をいう。一方、非有効レンズ領域100とは、有効レンズ領域99以外の領域をいう。

このようなマイクロレンズ基板1は、例えば、第1のマイクロレンズ用凹部付き基板21側から光Lを入射させ、第2のマイクロレンズ用凹部付き基板22側から光Lを出射させて、使用される。

[0073]

そして、このようなマイクロレンズ基板1は、例えば以下のようにして製造することができる。以下、図14および図15を参照しつつ、マイクロレンズ基板の製造方法を説明する。

マイクロレンズ基板を製造する際には、本発明によって製造された、第1のマイクロレンズ用凹部付き基板21および第2のマイクロレンズ用凹部付き基板2 2を、まず用意する。

この場合、第1のマイクロレンズ用凹部付き基板21の第1の凹部36の形状 (例えば曲率半径等)と、第2のマイクロレンズ用凹部付き基板22の第2の凹 部37の形状とを異なるものとしてもよい。

[0074]

<D1>まず、図14に示すように、第1のマイクロレンズ用凹部付き基板2

1の第1の凹部36が形成された面に、少なくとも有効レンズ領域99を覆うように、所定の屈折率(特に第1のガラス基板55および第2のガラス基板56の屈折率より高い屈折率)を有する未硬化の樹脂143を供給し、第1の凹部36内に樹脂143を充填する。また、この際、第1のマイクロレンズ用凹部付き基板21上にスペーサー9を含む未硬化の樹脂144を供給する。かかる樹脂144は、例えばスペーサー9を設置する部位に供給する。

[0075]

樹脂143と樹脂144とは、同種類の材料で構成するのが好ましい。これにより、製造されるマイクロレンズ基板で、樹脂143と樹脂144との熱膨張係数が相違することにより、そり、たわみ等が生じることが好適に防止される。

樹脂143を第1のマイクロレンズ用凹部付き基板21上に供給する際、スペーサー9が樹脂144中に分散していると、スペーサー9を均一に配設することが容易となる。これにより、形成される樹脂層14の厚みムラが好適に抑制される。

[0076]

<D2>次に、図15に示すように、樹脂143および樹脂144上に第2のマイクロレンズ用凹部付き基板(相手体)22を設置する(第2のマイクロレンズ用凹部付き基板22を樹脂に密着させる)。

このとき、第1の凹部36と第2の凹部37とが対向するように、第2のマイクロレンズ用凹部付き基板22を、樹脂上に設置する。また、このとき、第2のマイクロレンズ用凹部付き基板22がスペーサー9に当接するように、第2のマイクロレンズ用凹部付き基板22を樹脂上に設置する。これにより、第1のマイクロレンズ用凹部付き基板21および第2のマイクロレンズ用凹部付き基板22の互いに対向する端面間の距離は、スペーサー9で規定される。したがって、マイクロレンズ8のコバ厚および最大厚さが、高い精度で規定される。

[0077]

<D3>次に、第1のアライメントマーク42と第2のアライメントマーク43とを用いて、第1の凹部36と第2の凹部37との位置合わせを行う。これにより、第2の凹部37を第1の凹部36に対応した位置に正確に位置させること

ができるようになる。このため、形成されるマイクロレンズ8の形状、光学特性が、より設計値に近いものとなる。

[0078]

<D4>次に、樹脂143および樹脂144を硬化させて樹脂層14を形成する。

これにより、第2のマイクロレンズ用凹部付き基板22が樹脂層14を介して第1のマイクロレンズ用凹部付き基板21に接合される。また、樹脂層14を構成する樹脂のうち、第1の凹部36と第2の凹部37との間に充填された樹脂により、マイクロレンズ8が形成される。なお、樹脂の硬化は、例えば、樹脂に紫外線、電子線を照射すること、樹脂を加熱すること等により行うことができる。

[0079]

<D5>その後、マイクロレンズ8が形成された樹脂層14を第1のガラス基板55、第2のガラス基板56から剥離し、スクリーンとする。また、必要に応じて、図15に示すように、研削、研磨等を行い、第2のマイクロレンズ用凹部付き基板22の厚さを調整してもよい。

これにより、図13に示すような両凸レンズを備えたマイクロレンズ基板1を 、または、マイクロレンズ8が形成された樹脂層14のフィルムを得ることがで きる。

[0080]

なお、以上の説明では、マイクロレンズ用凹部付き基板2として、ガラス基板を用いているが、本発明では、前記基板5の構成材料は、ガラスに限定されず、例えば、金属や樹脂等であってもよい。また、基板5は、凹部付き基板としたときに、実質的に透明とすることができるものであるのが好ましいが、例えば、前述した2P法のように、マイクロレンズ用凹部付き基板2を型として用いる場合等は、基板5として光の透過率が低いものを用いてもよい。

[0081]

次に、図8に示したマイクロレンズ基板1を用いた透過型スクリーンについて、図16、図17を参照しながら説明する。図16は、本発明の透過型スクリーンの光学系を模式的に示す縦断面図、図17は、図16に示す透過型スクリーン

の分解斜視図である。なお、図16中においては、マイクロレンズ基板1を簡略 化して示した。すなわち、図16中においては、マイクロレンズ基板1として、 樹脂層14のみを示し、マイクロレンズ用凹部付き基板2やカバーガラス13等 は省略して示した。

[0082]

この透過型スクリーン200は、出射面側表面にフレネルレンズが形成されたフレネルレンズ部210と、フレネルレンズ部210の出射面側に配置され入射面側表面に多数のマイクロレンズ8が形成されたマイクロレンズ基板1と、フレネルレンズ部210とマイクロレンズ基板1との間に配置された光拡散部230とを備えている。

このように、透過型スクリーン200は、マイクロレンズ基板1を有している。これにより、レンチキュラレンズを用いた場合に比べて上下方向の視野角が広くなる。

[0083]

また、本実施形態のように、フレネルレンズ部210とマイクロレンズ基板1 との間に光拡散部230が配置されることにより、透過型スクリーン200の回 折光やモアレの発生を効果的に抑制することができる。すなわち、図16に示す ように、マイクロレンズ基板1の入射面側に光拡散部230を配置することによ り、各マイクロレンズに入射される光(強度、角度、位相など)の規則性が低下 し、マイクロレンズ基板1における回折光の発生が効果的に抑制される。

[0084]

また、図示のように、フレネルレンズ部210とマイクロレンズ基板1との間に光拡散部230を配置することにより、フレネルレンズを通過した光はいったん光拡散部230で拡散された後にマイクロレンズ基板1に入射されるようになる。その結果、規則的な干渉パターンの発生が抑制され、フレネルレンズ部210とマイクロレンズ基板1におけるモアレの発生が効果的に抑制される。

[0085]

また、本実施形態の透過型スクリーン200においては、光拡散部230は、 一方の表面が粗面化された(略表面で光拡散する)いわゆる表面光拡散方式の樹 脂シートである。このため、光拡散機能は樹脂シート表面で発揮されるため、樹脂シートを薄くしても光拡散機能の低下が防止される。このため、フレネルレンズ部210とマイクロレンズ基板1との間隔を短くすることができ、内部拡散によるゴーストの発生、コントラスト低下及び透過率の低下を抑制することができる。樹脂シートは、例えば、ブラスト処理等により粗面化された型を使用して、キャスト法や押し出し成形法により樹脂シートへの転写を行う方法により製造することができる。このような方法で製造することにより、回折光やモアレの発生が十分に防止された光拡散部を、比較的簡単な方法で製造することができる。

[0086]

光拡散部 230 のヘイズ値(HAZE値:拡散透過率を P_d 、全透過率を P_a としたとき、(P_d/P_a)×100で表される値)は、 $5\sim95$ %であるのが好ましく、 $20\sim93$ %であるのがより好ましく、 $50\sim75$ %であるのがさらに好ましい。光拡散部 230 のヘイズ値が前記範囲内の値であると、各マイクロレンズ 8に入射される光(強度、角度、位相等)の規則性を十分に低下させて、回折光やモアレの発生を十分に抑制しつつ、スクリーンに投影される画像において、にごりやボケの発生を十分に防止・抑制することができる。

[0087]

また、光拡散部 230 の光沢度は、 $5\sim40$ %であるのが好ましく、 $10\sim35$ %であるのがより好ましく、 $15\sim30$ %であるのがさらに好ましい。光拡散部 230 の光沢度が前記範囲内の値であると、それぞれのレンズが一定の間隔で規則的に配置されたフレネルレンズ部 210 とマイクロレンズ基板 1 とを重ね合わせることで生じる規則的な干渉パターンの発生を十分に抑制して、回折光やモアレの発生を十分に防止・抑制しつつ、スクリーンに投影される画像におけるざらつき感やボケの発生を十分に防止・抑制することができる。なお、光拡散部 230 の光沢度は、入射角 30 度としたとき、入射光量に対する反射光量の割合(%)で表される値である。

[0088]

また、光拡散部230を構成する樹脂シートの表面は、略錐状体の凹凸形状を 有しているのが好ましい。これにより、回折光やモアレの発生をより効果的に防

[0089]

マイクロレンズ基板 1 におけるマイクロレンズ 8 の直径は、 1 $0\sim5$ 0 0 μ m であるのが好ましく、 3 $0\sim3$ 0 0 μ m であるのがより好ましく、 1 0 $0\sim2$ 0 0 μ m であるのがさらに好ましい。マイクロレンズ 8 の直径が前記範囲内の値であると、スクリーンに投影される画像において十分な解像度を保持しつつ、透過型スクリーンの生産性をさらに高めることができる。なお、マイクロレンズ基板 1 においては、隣接するマイクロレンズ 8 - マイクロレンズ 8 間のピッチは、 1 $0\sim5$ 0 0 μ m であるのが好ましく、 3 $0\sim3$ 0 0 μ m であるのがより好ましく、 1 0 $0\sim2$ 0 0 μ m であるのがさらに好ましい。

特に、マイクロレンズ基板1として、マイクロレンズ8がランダムに配された ものを用いた場合、液晶等のライトバルブやフレネルレンズとの干渉をより効果 的に防止することができ、モアレの発生をほぼ完全に無くすことが可能になる。 これにより、表示品質の良い優れた透過型スクリーンとなる。

[0090]

また、上述したような方法によると、容易に大型のマイクロレンズ基板1を製造することができる。これにより、貼り合わせの繋ぎ目のない、高品質の大型スクリーンを製造することができる。

なお、本発明の透過型スクリーンは、上述した構成に限られない。例えば、マイクロレンズ基板1の出射面側に、ブラックマトリクスやブラックストライプや 光拡散板や他のマイクロレンズをさらに採用した透過型スクリーンとすることも できる。

[0091]

以下、前記透過型スクリーンを用いたリア型プロジェクタについて説明する。 図18は、本発明のリア型プロジェクタの構成を模式的に示す図である。 同図に示すように、リア型プロジェクタ300は、投写光学ユニット310と 、導光ミラー320と、透過型スクリーン330とが筐体340に配置された構成を有している。

そして、このリア型プロジェクタ300は、その透過型スクリーン330として、上述した回折光やモアレが発生しにくい透過型スクリーン200を用いている。このため、視野角が広く、さらにモアレの発生が無く表示品質の良い優れたリア型プロジェクタとなる。

[0092]

以上説明したように、本発明では、まず物理的方法またはレーザ光の照射によってマスクに初期孔を形成しているので、従来のようなフォトリソグラフィ法によってマスクに開口部を形成する場合に比べて容易にマスクに所定パターンの開口部(初期孔)を形成することができる。これにより生産性が向上し、安価に凹部付き基板を提供することができる。

[0093]

また、本発明によれば、大型の基板に対する処理も容易に行うことができるので、大型の基板を製造する場合に、従来のように複数の基板を貼り合わせる必要がなくなり、貼りあわせの継ぎ目をなくすことができる。これにより高品質の大型の凹部付き基板を簡便な方法で安価に製造することができる。

これにより、例えば、高品質の大型マイクロレンズ用凹部付き基板、マイクロレンズ基板、透過型スクリーン、リア型プロジェクタを簡便な方法で安価に製造することができる。

[0094]

以上、本発明の凹部付き基板の製造方法、凹部付き基板、マイクロレンズ用凹部付き基板、マイクロレンズ基板、透過型スクリーンおよびリア型プロジェクタについて、図示の実施形態に基づいて説明したが、本発明は、これらに限定されるものではない。

例えば、本発明の凹部付き基板の製造方法では、必要に応じて、任意の目的の 工程を追加することもできる。

[0095]

また、前記の説明では、初期孔形成工程において、ノズル610を1次元的に

移動させつつショットブラストを行う構成について説明したが、ブラスト処理は、ノズルを2次元的または3次元的に移動させつつ行うものであってもよい。

また、本発明の透過型スクリーン、リア型プロジェクタは、前述した実施形態のようなものに限定されず、透過型スクリーン、リア型プロジェクタを構成する各部は、同様の機能を発揮し得る任意の構成のものと置換することができる。例えば、本発明の透過型スクリーンは、マイクロレンズ基板1の出射面側に、ブラックストライプや光拡散板や他のマイクロレンズをさらに採用した透過型スクリーンであってもよい。また、前述した実施形態では、光拡散部として樹脂シートを設置した構成について説明したが、光拡散部は、例えば、マイクロレンズ用凹部付き基板の凹部が形成されている面とは反対側の面に粗面化処理等を施すことにより形成されたものであってもよい。すなわち、光拡散部は、マイクロレンズ用凹部付き基板(マイクロレンズ基板)と一体的に形成されたものであってもよい。

[0096]

また、本発明のスクリーン(透過型スクリーン)、リア型プロジェクタは、前述した実施形態のような光拡散部を有していないものであっても良い。特に、スクリーン、リア型プロジェクタが、マイクロレンズがランダムに配されたマイクロレンズ基板を有するものである場合、前述したような光拡散部を有していなくても、干渉縞の発生等を十分効果的に防止することができる。

[0097]

なお、上述した説明では、本発明のマイクロレンズ基板を、透過型スクリーンおよび該透過型スクリーンを備えた投射型表示装置に用いた場合を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、本発明のマイクロレンズ基板を、例えば、CCD、光通信素子等の各種電気光学装置、液晶表示装置(液晶パネル)、有機または無機EL(Electro luminescence:エレクトロルミネッセンス)表示装置、その他の装置等に用いることができるのは言うまでもない。

[0098]

また、表示装置もリア型プロジェクタの表示装置に限定されず、例えば、フロントプロジェクション型の表示装置に本発明のマイクロレンズ基板を用いること

ができる。

また、上述した説明では、本発明の凹部付き基板をマイクロレンズ用凹部付き 基板に適用した場合を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるもので はなく、本発明の凹部付き基板は、例えば、有機EL (Electro Luminescence) 素子のような各種の発光源における反射鏡(反射板)や発光源からの光を反射す る反射鏡、または発光源からの光を拡散する拡散板等にも適用することができる

[0099]

【実施例】

(実施例1)

以下のように、マイクロレンズ用の凹部を備えたマイクロレンズ用凹部付き基板を製造し、このマイクロレンズ用凹部付き基板を用いてマイクロレンズ基板を製造した。

まず、基板として、 $1.2m \times 0.7m$ 角、厚さ5mmの無アルカリガラス基板を用意した。

この無アルカリガラス基板を、30℃に加熱した洗浄液(一水素二フッ化アンモニウム4wt%水溶液(過酸化水素水を若干含む))に浸漬して洗浄を行い、その表面を清浄化した。

[0100]

- -1 A 次に、この無アルカリガラス基板上に、スパッタリング法にて、酸化 C r と C r とで構成された厚さ 0. 2 μ m の膜(マスクおよび裏面保護膜)を形成した。
- -2A- 次に、マスクに対してショットブラストを行い、マスクの中央部1 13cm×65cmの範囲に多数の初期孔を形成した。

なお、ショットブラストは、投射材として平均粒径 100μ mのガラスビーズを用い、噴射圧 4 k g / c m^2 、噴射密度 40 k g / m 2 の条件で行った。

[0101]

これにより、マスクの上記範囲全面に亘って、ランダムなパターンで初期孔が 形成された。初期孔の平均径は10μmであり、初期孔の形成密度は2万個/c m^2 であった。

また、この際、無アルカリガラス基板の表面に深さ約 $0.05 \mu m$ の初期凹部 も形成した。

[0102]

-3A- 次に、無アルカリガラス基板にウェットエッチングを施し、無アルカリガラス基板上に多数の凹部を形成した。

なお、ウェットエッチングは、エッチング液として一水素二フッ化アンモニウム 4wt%水溶液(過酸化水素水を若干含む)を用い、浸漬時間は5時間とした

[0103]

-4A- 次に、硝酸第二セリウムとアンモニウムと過塩素酸との混合物を用いてエッチングすることにより、酸化CrとCrとで構成された膜(マスクおよび裏面保護膜)を除去した。

これにより、無アルカリガラス基板上に、マイクロレンズ用の多数の凹部がランダムに形成されたウエハー状のマイクロレンズ用凹部付き基板を得た。

[0104]

-5A- 次に、マイクロレンズ用凹部付き基板の凹部が形成された面に、紫外線 (UV) 硬化型樹脂 (屈折率1.59) を用い、平板ガラスを接合した。

その後、平板ガラスを剥離した。

また、これにより、マイクロレンズ用凹部付き基板の凹部に充填された樹脂よりなるマイクロレンズが形成された。

これにより、多数のマイクロレンズがランダムに形成された1.2 m×0.7 mのマイクロレンズ基板を得た。形成されたマイクロレンズの平均径(直径)は、 100μ mであった。

[0105]

(実施例2)

まず、基板として、 $1.2m \times 0.7m$ 角、厚さ5mmの無アルカリガラス基板を用意した。

この無アルカリガラス基板を、30℃に加熱した洗浄液(一水素二フッ化アン

モニウム4wt%水溶液(過酸化水素水を若干含む))に浸漬して洗浄を行い、 その表面を清浄化した。

[0106]

- -1B- 次に、この無アルカリガラス基板上に、CVD法にて、厚さ0.3 μ mのシリコン膜(マスクおよび裏面保護膜)を形成した。
- -2B- 次に、マスクに対してレーザ加工を行い、マスクの中央部113cm×65cmの範囲に多数の初期孔を形成した。

なお、レーザ加工は、YAGレーザを用いて、第2高調波を使い2mWという 条件で行った。

[0107]

これにより、マスクの上記範囲全面に亘って、ランダムなパターンで初期孔が 形成された。初期孔の平均径は $8~\mu$ mであり、初期孔の形成密度は 5~ 千個/ c m 2~ であった。

また、この際、無アルカリガラス基板の表面に深さ約 0.03μ mの初期凹部も形成した。

[0108]

-3B- 次に、無アルカリガラス基板にウェットエッチングを施し、無アルカリガラス基板上に多数の凹部を形成した。

なお、ウェットエッチングは、エッチング液として一水素二フッ化アンモニウム 4 w t %水溶液 (常温、過酸化水素水を若干含む) を用い、浸漬時間は 5 時間とした。

[0109]

-4B- 次に、無アルカリガラス基板を、50 $^{\circ}$ に加熱された12.5 重量%のTMAH(テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド)水溶液に30 分間浸漬し、シリコン膜(マスクおよび裏面保護膜)を除去した。

これにより、無アルカリガラス基板上に、マイクロレンズ用の多数の凹部がランダムに形成されたウエハー状のマイクロレンズ用凹部付き基板を得た。

この後、上記-5A-の工程を行い、実施例1と同様にして、多数のマイクロレンズがランダムに形成された1.2m×0.7mのマイクロレンズ基板を得た

。形成されたマイクロレンズの平均径(直径)は、100μmであった。

[0110]

(実施例3)

まず、基板として、 $1.2m \times 0.7m$ 角、厚さ5mmの無アルカリガラス基板を用意した。

この無アルカリガラス基板を、30℃に加熱した洗浄液(一水素二フッ化アンモニウム4wt%水溶液(過酸化水素水を若干含む))に浸漬して洗浄を行い、その表面を清浄化した。

[0111]

- -1 C 一 次に、この無アルカリガラス基板上に、スパッタリング法にて、C r層とA u層との積層体(C r A u 膜)からなる膜(マスクおよび裏面保護膜)を形成した。C r 層の厚さは 0 . 0 · 1 μ m、A u 層の厚さは 0 . 2 μ mであった。
- -2 C- 次に、マスクに対してショットブラストを行い、マスクの中央部 1 1 3 c m×6 5 c mの範囲に多数の初期孔を形成した。

[0112]

なお、ショットブラストは、投射材として平均粒径 $100 \mu m$ のガラスビーズを用い、噴射圧 $4 k g / c m^2$ 、噴射密度 $40 k g / m^2$ の条件で行った。

これにより、マスクの上記範囲全面に亘って、ランダムなパターンで初期孔が 形成された。初期孔の平均径は 10μ mであり、初期孔の形成密度は2万個/cm²であった。

また、この際、無アルカリガラス基板の表面に深さ約 $0.05 \mu m$ の初期凹部も形成した。

[0113]

-3C- 次に、無アルカリガラス基板にウェットエッチングを施し、無アルカリガラス基板上に多数の凹部を形成した。

なお、ウェットエッチングは、エッチング液として一水素二フッ化アンモニウム 4 w t %水溶液(過酸化水素水を若干含む)を用い、浸漬時間は 5 時間とした

-4C- 次に、硝酸第二セリウムとアンモニウムと過塩素酸との混合物、さらに、沃素・沃素カリの水溶液を用いてエッチングすることにより、Cr-Au膜(マスクおよび裏面保護膜)を除去した。

これにより、無アルカリガラス基板上に、マイクロレンズ用の多数の凹部がランダムに形成されたウエハー状のマイクロレンズ用凹部付き基板を得た。

[0114]

-5C- 次に、マイクロレンズ用凹部付き基板の凹部が形成された面に、紫外線(UV)硬化型樹脂(屈折率 1. 59)を用い、平板ガラスを接合した。 その後、平板ガラスを剥離した。

また、これにより、マイクロレンズ用凹部付き基板の凹部に充填された樹脂よりなるマイクロレンズが形成された。

これにより、多数のマイクロレンズがランダムに形成された $1.2 \text{ m} \times 0.7 \text{ m}$ のマイクロレンズ基板を得た。形成されたマイクロレンズの平均径(直径)は、 $100 \mu \text{ m}$ であった。

[0115]

(比較例)

まず、基板として、厚さ1mmの石英ガラス基板を用意した。

この石英ガラス基板を、85℃に加熱した洗浄液(80%硫酸+20%過酸化水素水)に浸漬して洗浄を行い、その表面を清浄化した。

-1D- 次に、この石英ガラス基板を、600 \mathbb{C} 、80 \mathbb{P} a に設定した \mathbb{C} \mathbb{V} \mathbb{D} \mathbb{D}

$[0\ 1\ 1\ 6]$

-2D- 次に、形成した多結晶シリコン膜(マスク)上に、フォトレジストにより規則的なマイクロレンズのパターンを有するレジストを形成し、次いで、多結晶シリコン膜(マスク)に対してCFガスによるドライエッチングを行い、次いで、前記レジストを除去して、多結晶シリコン膜(マスク)に開口を形成した。

[0117]

-3D- 次に、石英ガラス基板に第1のウェットエッチングを施し、石英ガラス基板上に多数の凹部を形成した。

なお、エッチング液には、フッ酸系のエッチング液を用いた。

-4D- 次に、CFガスによるドライエッチングを行い、多結晶シリコン膜 (マスクおよび裏面保護膜)を除去した。

[0118]

これにより、石英ガラス基板上に、マイクロレンズ用の多数の凹部が規則的に 形成されたウエハー状のマイクロレンズ用凹部付き基板を得た。

この後、上記-5A-の工程を行い、実施例1と同様にして、多数のマイクロレンズが規則的に形成されたマイクロレンズ基板を得た。形成されたマイクロレンズの平均径(直径)は、100μmであった。

[0119]

(評価)

, **⊤**' ∵ '**'**'

物理的方法、レーザ光の照射によりマスクに開口部(初期孔)を形成した実施例 $1 \sim 3$ では、例えば1. 2 m $\times 0$. 7 m といった大型の基板に対する処理も容易に行うことができた。一方、フォトリングラフィ法によりマスクに開口部を形成した比較例では、例えば1. 2 m $\times 0$. 7 m といった大型の基板に対する処理は困難であった。特に、フォトレジストの工程で、多数の不良品を生じ極めて歩留に劣っていた。

[0120]

そして、前記実施例1~3で得られたマイクロレンズ基板を用いて、図16、図17に示すような透過型スクリーンを作製し、当該スクリーンを用いて図18に示すようなリア型プロジェクタを作製した。各リア型プロジェクタにおいては、いずれも、光拡散部の表面は略錐状の凹凸形状を有しており、光拡散部のへイズ値は50%、光拡散部の光沢度は20%であった。光拡散部の表面に形成された略錐状の凹凸は、その高低差が平均で50μmであった。

[0121]

得られたリア型プロジェクタのスクリーンにそれぞれ画像を投射させたところ 、明るい画像を表示することができた。また、実施例1~3のマイクロレンズ基 板を用いたリア型プロジェクタでは、回折光やモアレの発生が好適に防止されて いた。

したがって、かかる透過型スクリーンを用いた投射型表示装置は、スクリーン 上に明るく、高品質の画像を投射できることが容易に推察される。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の凹部付き基板をマイクロレンズ用凹部付き基板に適用した場合のマイクロレンズ用凹部付き基板の製造方法を示す模式的な縦断面図である。
- 【図2】 本発明の凹部付き基板をマイクロレンズ用凹部付き基板に適用した場合のマイクロレンズ用凹部付き基板の製造方法を示す模式的な縦断面図である。
- 【図3】 本発明の凹部付き基板をマイクロレンズ用凹部付き基板に適用した場合のマイクロレンズ用凹部付き基板の製造方法を示す模式的な縦断面図である。
- 【図4】 本発明の凹部付き基板をマイクロレンズ用凹部付き基板に適用した場合のマイクロレンズ用凹部付き基板の製造方法を示す模式的な縦断面図である。
- 【図5】 本発明の凹部付き基板をマイクロレンズ用凹部付き基板に適用した場合のマイクロレンズ用凹部付き基板の製造方法を示す模式的な縦断面図である。
- 【図6】 本発明の凹部付き基板をマイクロレンズ用凹部付き基板に適用した場合のマイクロレンズ用凹部付き基板の製造方法を示す模式的な縦断面図である。
- 【図7】 本発明のマイクロレンズ基板の製造方法を示す模式的な縦断面図である。
 - 【図8】 本発明のマイクロレンズ基板を示す模式的な縦断面図である。
- 【図9】 本発明のマイクロレンズ用凹部付き基板を示す模式的な平面図である。
 - 【図10】 本発明のマイクロレンズ基板の製造方法を示す模式的な縦断面



- 【図11】 本発明のマイクロレンズ基板の製造方法を示す模式的な縦断面図である。
 - 【図12】 本発明のマイクロレンズ基板を示す模式的な縦断面図である。
 - 【図13】 本発明のマイクロレンズ基板を示す模式的な縦断面図である。
- 【図14】 本発明のマイクロレンズ基板の製造方法を示す模式的な縦断面 図である。
- 【図15】 本発明のマイクロレンズ基板の製造方法を示す模式的な縦断面 図である。
- 【図16】 本発明の透過型スクリーンの光学系を模式的に示す縦断面図である。
 - 【図17】 図16に示す透過型スクリーンの分解斜視図である。
 - 【図18】 本発明のリア型プロジェクタの構成を模式的に示す図である。

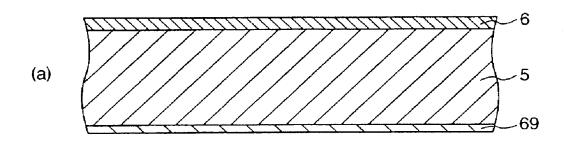
【符号の説明】

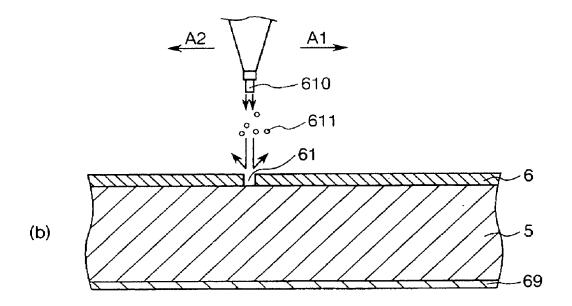
1・・・マイクロレンズ基板 2・・・マイクロレンズ用凹部付き基板 21・・・第1のマイクロレンズ用凹部付き基板 22・・・第2のマイクロレンズ用凹部付き基板 3、31、32・・・凹部 36・・・第1の凹部 37・・・第2の凹部 4・・・アライメントマーク 41・・・角部 42・・・第1のアライメントマーク 44・・・開口 5・・・基板 51、52・・・初期凹部 53・・・透明基板 54・・・基板 55・・・第1のガラス基板 56・・・第2のガラス基板 6、62・・・マスク 61、63・・・初期孔 610・・・ノズル 611・・・投射材 69・・・裏面保護膜 8・・・マイクロレンズ 9・・・スペーサー 99・・・有効レンズ領域 100・・・非有効レンズ領域 13・・・カバーガラス 14・・・樹脂層 141・・・樹脂層 142・・・樹脂層 143・・・ かがした 3・・・・ おいレンズ部 230・・・光拡散部 300・・・リア型プロジェクタ 310・・・投写光学ユニット 320・・・導光ミラー 330・・・透過型スクリーン 340・・・筐体

【書類名】

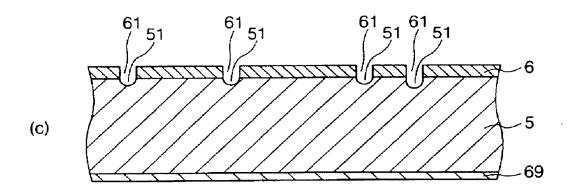
図面

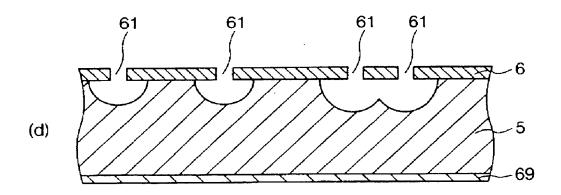
【図1】



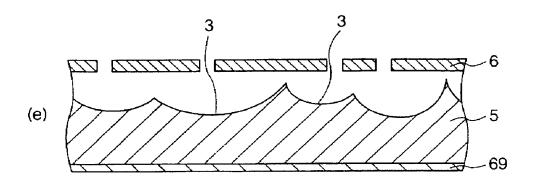


【図2】

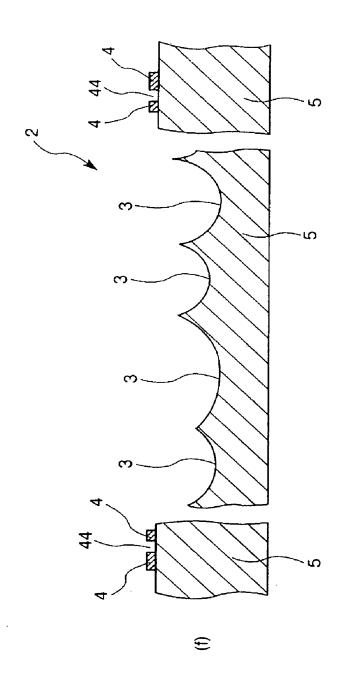




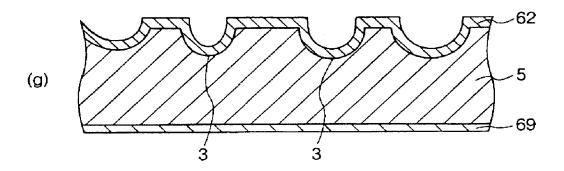
【図3】

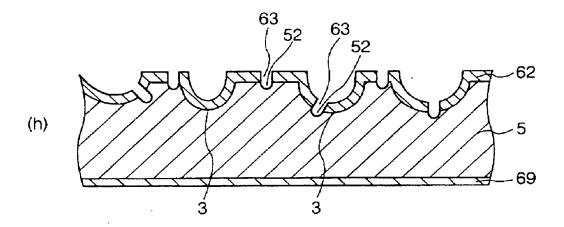


【図4】

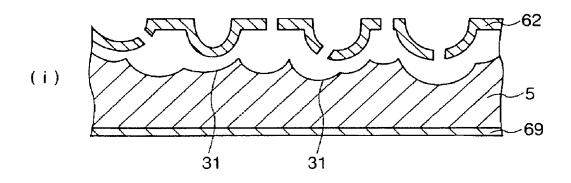


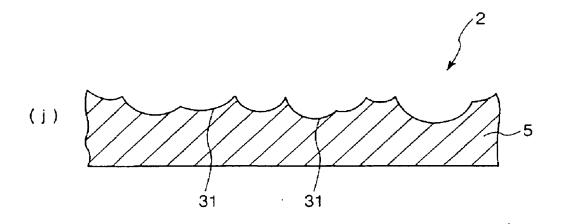
【図5】



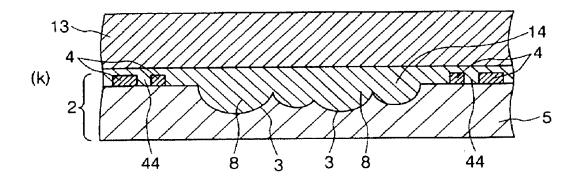


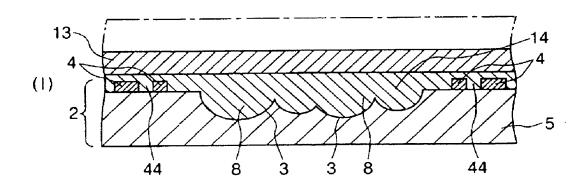
【図6】



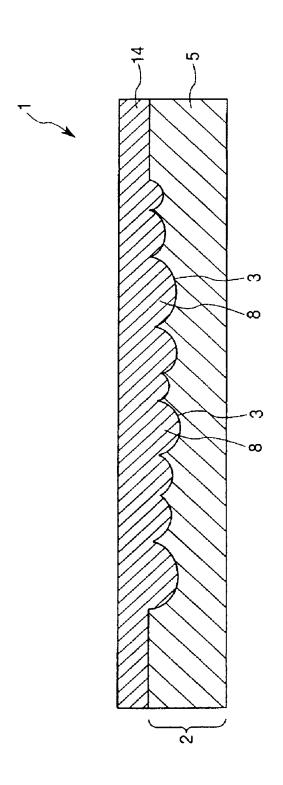


【図7】

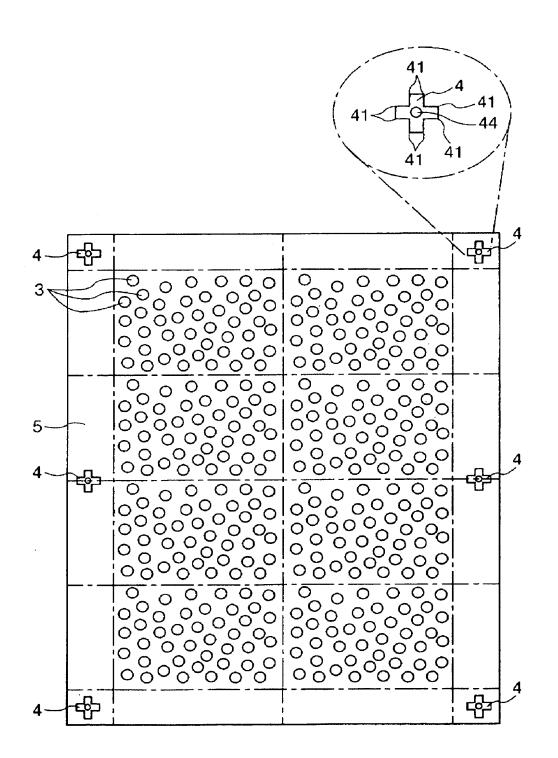




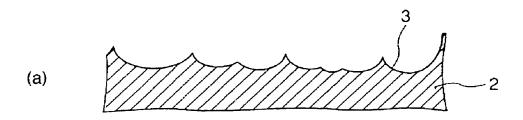
【図8】

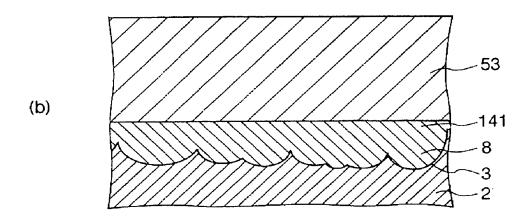


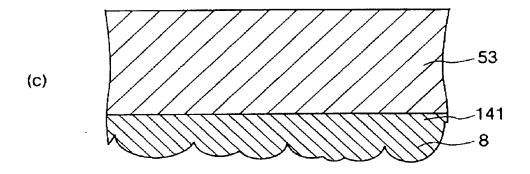
【図9】



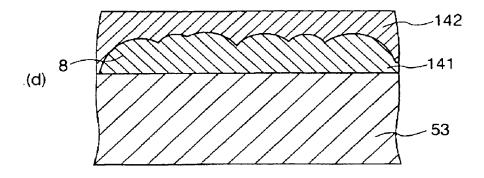
【図10】.



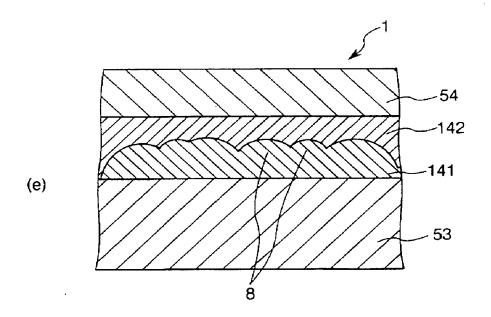




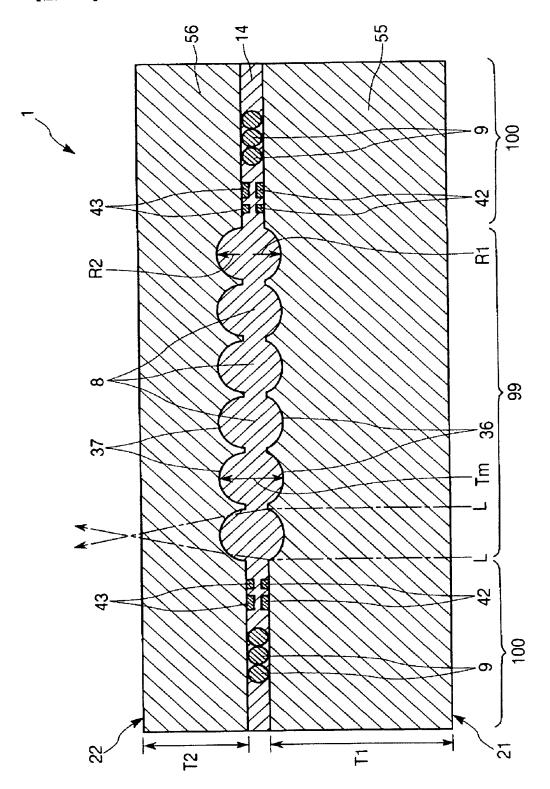
【図11】



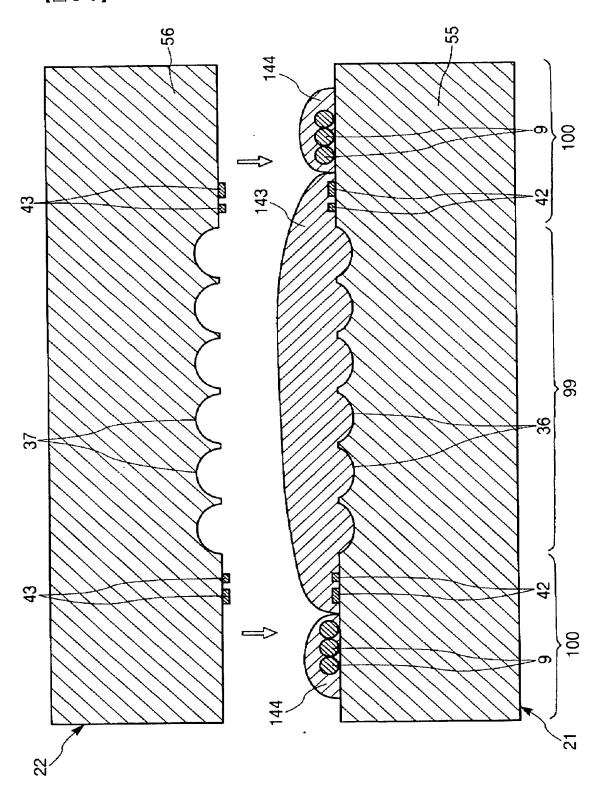
【図12】



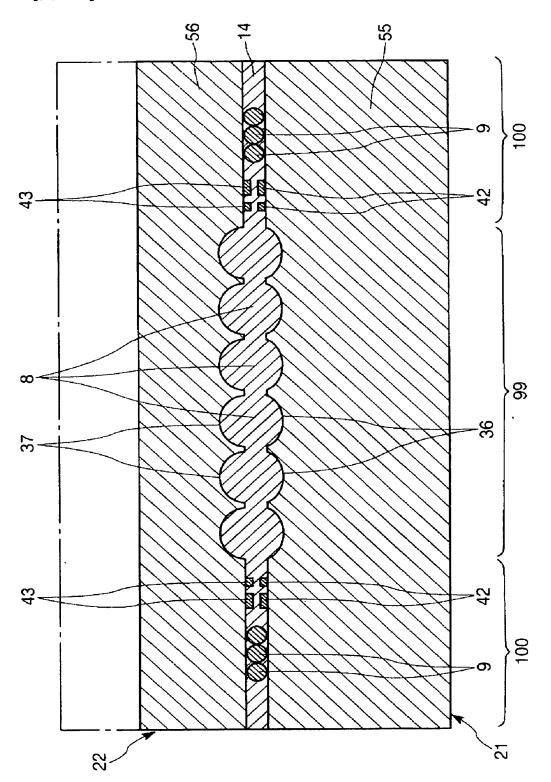
【図13】



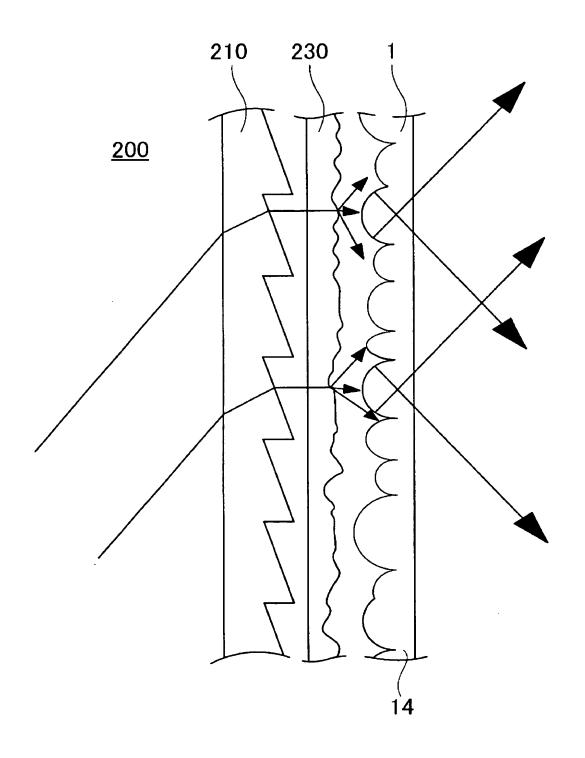
【図14】



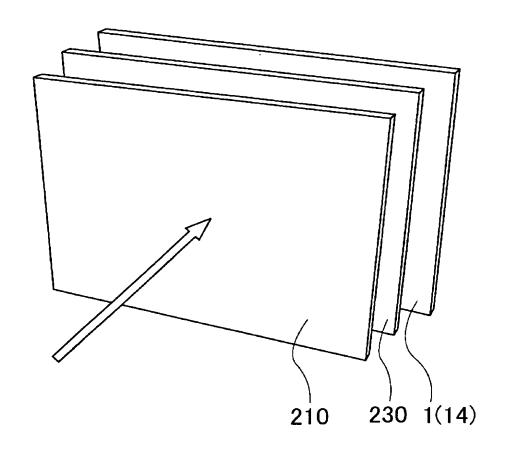
【図15】



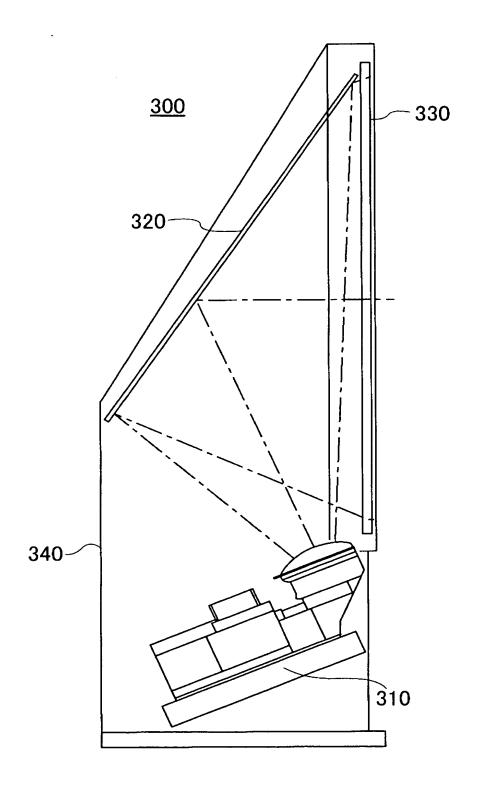
【図16】



【図17】



【図18】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】凹部付き基板を生産性良く製造することが可能な製造方法を提供すること、前記方法により製造された凹部付き基板、マイクロレンズ用凹部付き基板を提供すること、前記マイクロレンズ用凹部付き基板を用いて製造されるマイクロレンズ基板を提供すること、また、前記マイクロレンズ基板を備えた透過型スクリーンおよびリア型プロジェクタを提供すること。

【選択図】 図2

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-144083

受付番号 50300846754

書類名 特許願

担当官 第一担当上席 0090

作成日 平成15年 5月26日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年 5月21日

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【住所又は居所】 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100091292

【住所又は居所】 東京都港区西新橋1丁目18番9号 西新橋ノア

ビル4階 朝比・増田特許事務所

【氏名又は名称】 増田 達哉

【選任した代理人】

【識別番号】 100091627

【住所又は居所】 東京都港区西新橋1丁目18番9号 西新橋ノア

ビル4階 朝比・増田特許事務所

【氏名又は名称】 朝比 一夫

特願2003-144083

出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

建田」住 所氏 名

1990年 8月20日

新規登録

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

セイコーエプソン株式会社